



LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.56 Inch)

LSD511/21-XX

DATA SHEET

DOC. NO : QW0905-LSD511/21-XX

REV. : A

DATE : 19 - Jan - 2005



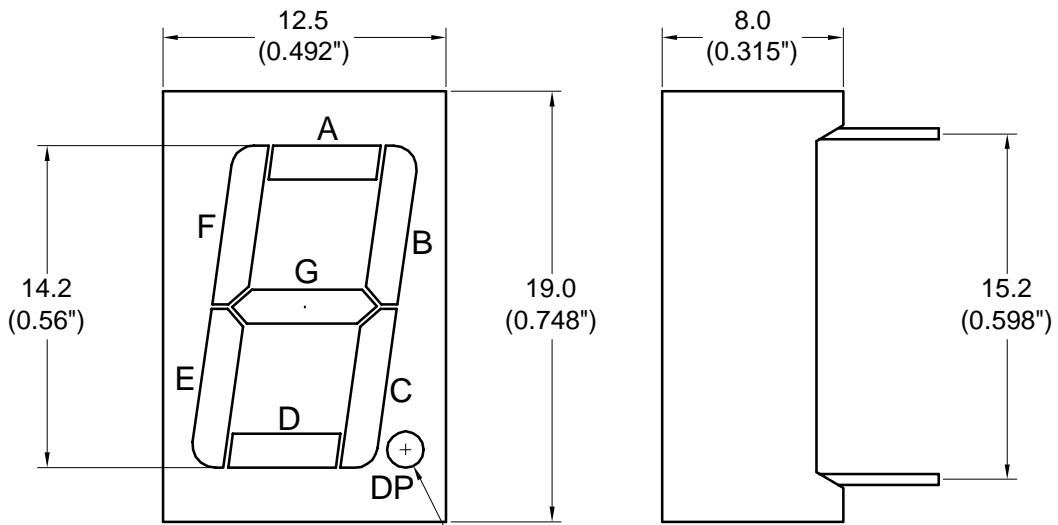
LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

PART NO. LSD511/21-XX

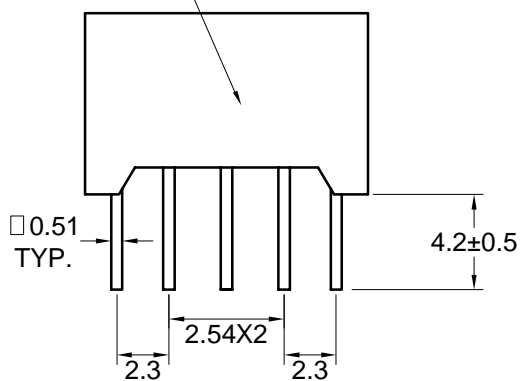
Page 1/7

Package Dimensions



LSD511/21-XX
LIGITEK

1.6(0.063")



PIN NO.1 →

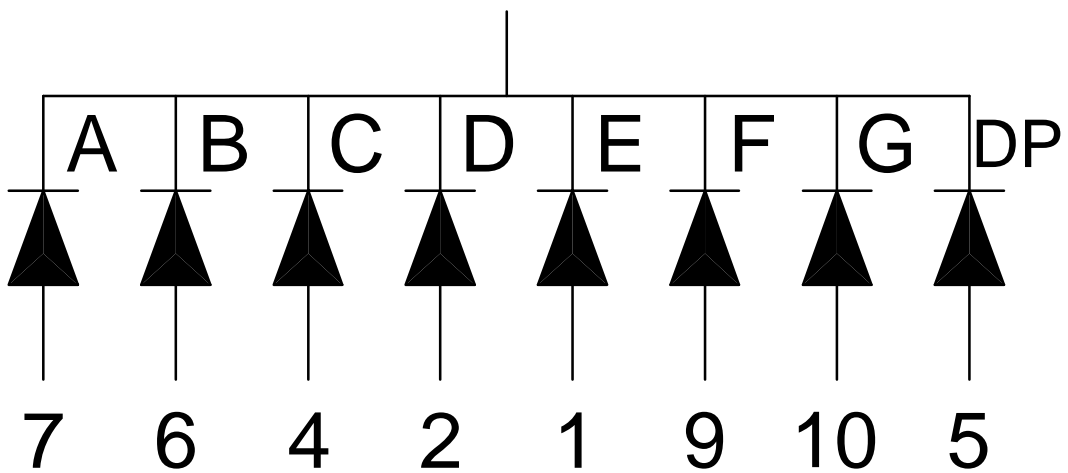
Note : 1.All dimension are in millimeters and (Inch) tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ " unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.



Internal Circuit Diagram

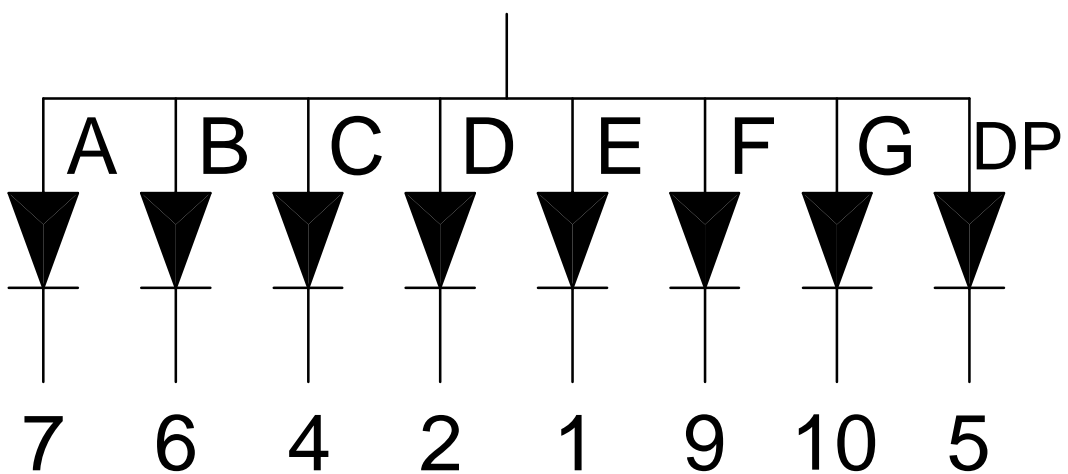
LSD5111-XX

3,8



LSD5121-XX

3,8





Electrical Connection

PIN NO.	LSD5111-XX	PIN NO.	LSD5121-XX
1	Anode E	1	Cathode E
2	Anode D	2	Cathode D
3	Common Cathode	3	Common Anode
4	Anode C	4	Cathode C
5	Anode DP	5	Cathode DP
6	Anode B	6	Cathode B
7	Anode A	7	Cathode A
8	Common Cathode	8	Common Anode
9	Anode F	9	Cathode F
10	Anode G	10	Cathode G



Absolute Maximum Ratings at Ta=25

Parameter	Symbol	Ratings	UNIT
		H	
Forward Current Per Chip	IF	15	mA
Peak Forward Current Per Chip (Duty 1/10,0.1ms Pulse Width)	IFP	60	mA
Power Dissipation Per Chip	PD	40	mW
Reverse Current Per Any Chip	Ir	10	μ A
Operating Temperature	Topr	-25 ~ +85	
Storage Temperature	Tstg	-25 ~ +85	
Solder Temperature 1-16 Inch Below Seating Plane For 3 Seconds At 260			

Part Selection And Application Information(Ratings at 25)

PART NO	CHIP		common cathode or anode	P (nm)	(nm)	Electrical					IV-M
	Material	Emitted				Vf(v)			Iv(mcd)		
						Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	
LSD5111-XX	GaP	Red	Common Cathode	697	90	1.7	2.1	2.6	0.2	0.5	2:1
LSD5121-XX			Common Anode								

Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.



Test Condition For Each Parameter

Parameter	Symbol	Unit	Test Condition
Forward Voltage Per Chip	V _f	volt	I _f =20mA
Luminous Intensity Per Chip	I _v	mcd	I _f =10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p	nm	I _f =20mA
Spectral Line Half-Width		nm	I _f =20mA
Reverse Current Any Chip	I _r	μ A	V _r =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	IV-M		



Typical Electro-Optical Characteristics Curve

H CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

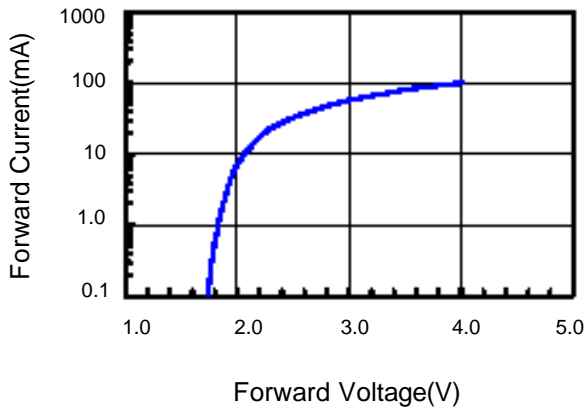


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

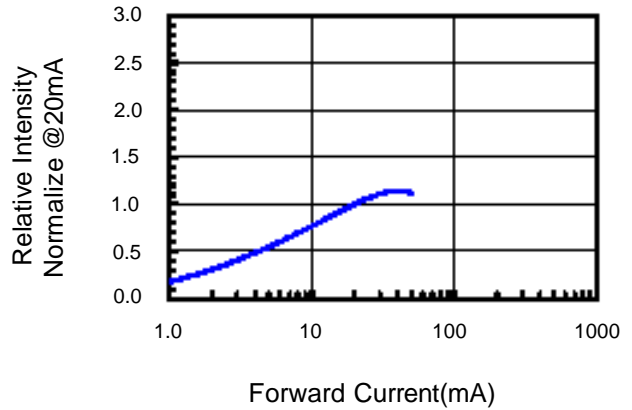


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

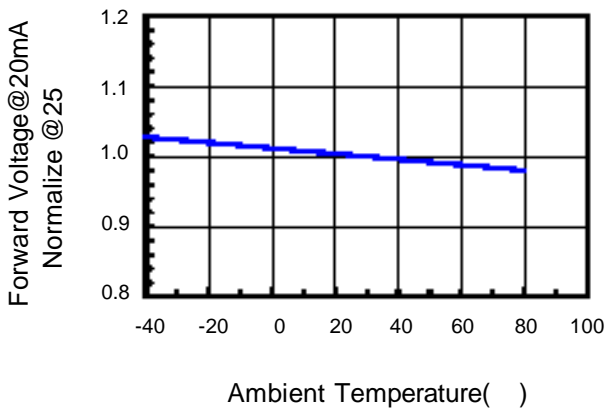


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

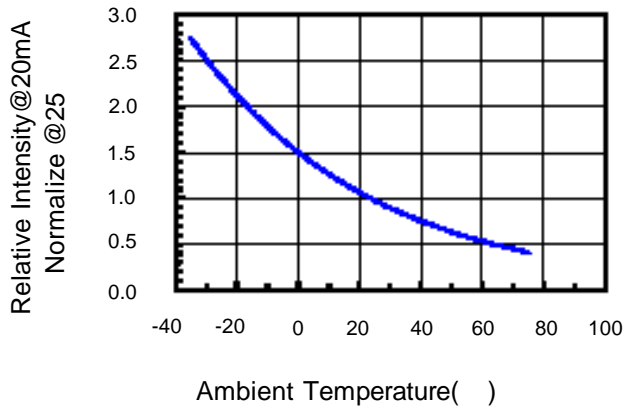
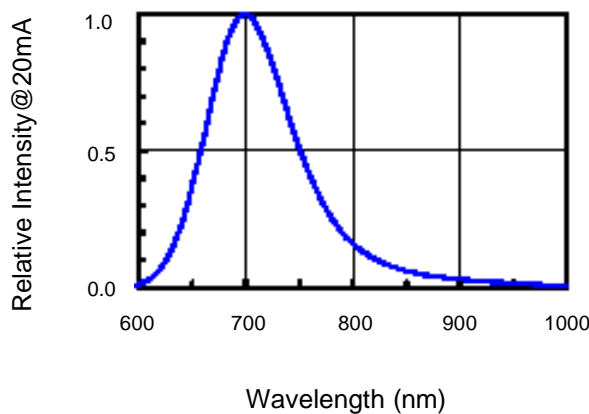


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength



**Reliability Test:**

Test Item	Test Condition	Description	Reference Standard
Operating Life Test	1.Under Room Temperature 2.If=10mA 3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	This test is conducted for the purpose of determining the resistance of a part in electrical and thermal stressed.	MIL-STD-750: 1026 MIL-STD-883: 1005 JIS C 7021: B-1
High Temperature Storage Test	1.Ta=105 ±5 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of high temperature for hours.	MIL-STD-883:1008 JIS C 7021: B-10
Low Temperature Storage Test	1.Ta=-40 ±5 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of low temperature for hours.	JIS C 7021: B-12
High Temperature High Humidity Test	1.Ta=65 ±5 2.RH=90%~95% 3.t=240hrs ±2hrs	The purpose of this test is the resistance of the device under tropical for hours.	MIL-STD-202:103B JIS C 7021: B-11
Thermal Shock Test	1.Ta=105 ±5 & -40 ±5 (10min) (10min) 2.total 10 cycles	The purpose of this is the resistance of the device to sudden extreme changes in high and low temperature.	MIL-STD-202: 107D MIL-STD-750: 1051 MIL-STD-883: 1011
Solder Resistance Test	1.T.Sol=260 ±5 2.Dwell time= 10 ±1sec.	This test intended to determine the thermal characteristic resistance of the device to sudden exposures at extreme changes in temperature when soldering the lead wire.	MIL-STD-202: 210A MIL-STD-750: 2031 JIS C 7021: A-1
Solderability Test	1.T.Sol=230 ±5 2.Dwell time=5 ±1sec	This test intended to see soldering well performed or not.	MIL-STD-202: 208D MIL-STD-750: 2026 MIL-STD-883: 2003 JIS C 7021: A-2



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331